

Publication number : 2001-235758

Date of publication of application : 31.08.2001

Int.Cl. G02F 1/1339 G02F 1/1368 G09F 9/00

5

Application number : 2000-045591

Applicant : FUJITSU LTD

Date of filing : 23.02.2000

Inventor : SHINODA KATSUKI

10

LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND ITS MANUFACTURING METHOD

[Abstract]

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the display quality of a liquid crystal
15 display device by eliminating the problem that when a liquid crystal is injected into a
liquid crystal display panel, then an opening part for injecting the liquid crystal is
sealed, a sealing material enters to a liquid crystal display region to generate
display defects.

SOLUTION: A metal film 9 is provided between the liquid crystal display region 8
20 and the opening part 3 for injecting the liquid crystal on at least one substrate of two
substrates opposed to each other of the liquid crystal display panel 10.

[Claim(s)]

[Claim 1] In a liquid crystal panel that is formed by applying an adhesive agent on at least one of two substrates in a frame-shape to surround a liquid crystal display area except for an area corresponding to an opening for injecting liquid crystals and adhering the space of the two substrates disposed opposite to each other with the adhesive agent applied,
5 the liquid crystal display panel comprising: a metal film located between the opening and the liquid crystal display panel on at least one of the two substrates.

[Claim 2] The liquid crystal display panel as recited in claim 1, wherein the
10 metal film is made of one of materials including aluminum, titanium, chromium and silicon.

[Claim 3] In a method for manufacturing a liquid crystal display panel including: forming a thin film transistor, a gate bus line and a drain bus line on at least one of two substrates; applying an adhesive agent on at least one of two
15 substrates in a frame-shape to surround a liquid crystal display area except for an area corresponding to an opening for injecting liquid crystals; and adhering the space of the two substrates disposed opposite to each other with the adhesive agent applied,
the method for manufacturing the liquid crystal display panel comprising: forming a

metal film between the opening and the liquid crystal display panel on an upper substrate with a same process for forming the gate bus line.

[Title of the Invention]

LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND METHOD FOR MANUFACTURING THE
SAME

[Detailed Description of the Invention]

5 **[Field of the Invention]**

 The present invention relates to a liquid crystal display panel and a method for manufacturing the same and, more particularly, to a liquid crystal display panel, into which liquid crystal is injected in a deep-injection method.

[Description of the Prior Art]

10 Recently, the liquid crystal display devices have been widely used as display devices for personal computer, televisions, digital cameras, etc., by virtue of the advantages of thin frame, light weight, low-voltage drive, low-power consumption, etc.

 In general, the liquid crystal display panel comprised in the liquid crystal
15 display device has two transparent (glass) substrates, into which liquid crystal is injected. One substrate (CF substrate) includes black matrix, color filter, common electrode, alignment film, etc., and the other substrate (TFT substrate) has thin film transistor (hereinafter referred to as TFT), gate bus line, drain bus line, pixel

electrode, alignment film, etc.

One of the methods for injecting liquid crystal between the two substrates is a deep-injection method.

The deep-injection method comprising: applying adhesive agent on one of
5 the substrates in a frame-shape to surround a display area except for an area
corresponding to an opening for injecting liquid crystal; distributing spacers of a
spherical or cylindrical shape; and adhering the space of the two substrates with
the adhesive agent applied. Next, when the opening being soaked in the liquid
crystal in vacuum state is returned to the atmospheric pressure, the liquid crystal is
10 introduced between the substrates due to the difference of pressures. Finally, when
the opening is sealed by thermo-reinforced or ultraviolet hardening resin (seal
material) applied, the liquid crystal display panel is completed.

Fig. 4 illustrates an example of the process for manufacturing the
conventional liquid crystal display panel. As shown in Fig. 4A, the seal material 2 is
15 applied on the substrate 1 except for the openings 3. Then, the substrate 1 is cut
along with scribe lines X and Y to make one substrate 11. The other substrate 12
having a gate terminal 4 connected to the gate bus line and a drain terminal 5
coupled to the drain bus line is adhered with the substrate 11. Then, after
introducing the liquid crystal into the opening 3, the seal material 7 stops the

opening 3 to make the liquid crystal display panel 10 as shown in Fig. 4B.

While the seal material 7 is applied on the opening 3 after injecting the liquid crystal through the opening 3, it is necessary that some quantity of seal material 7 be supplied to the inside of the opening 3 to a certain extent that the seal material 7 doesn't get to the display area so as to seal the opening 3 completely. To that end, after applying the seal material 7 of resin on the opening 3, the opening 3 is left as it is for several seconds or for scores of seconds until the resin gets into the opening 3. Then, the seal material 7 is hardened by irradiating heat or ultraviolet rays.

However, the invasion velocity of the seal material into the liquid crystal display panel 10 is sharply fluctuated by the environmental conditions, such as viscosity of the seal material 7, un-uniformity of the opening's width, temperature, humidity, etc., and by the state of glass surface processed in case of the glass substrate. Besides, as shown in Fig. 3, a sectional enlarged plane view of the opening 3, the seal material 7 invades up to the display area 8, thus causing display errors.

Meanwhile, establishing a restriction bar for preventing the seal material from invading into the liquid crystal display panel in the vicinity of the opening is disclosed by Japanese Patent Laid-Open No. 055333/1990, however, the width of

the opening for injecting liquid crystal is substantially narrowed by the restriction bar, which raises a problem that increases the time for injecting liquid crystal material remarkably.

[Means for Solving the Problem]

5 To solve the problems described above, a preferred embodiment of the present invention provides, in a liquid crystal panel that is formed by applying adhesive agent on at least one of two substrates in a frame-shape to surround a liquid crystal display area except for an area corresponding to an opening for
10 injecting liquid crystal and adhering the space of the two substrates disposed opposite to each other with the adhesive agent applied, the liquid crystal display panel comprising: a metal film established between the opening and the liquid crystal display panel on at least one of the two substrates, as claimed in claim 1.

Besides, the metal film is made of one of materials including aluminum, titanium, chromium and silicon, as claimed in claim 2.

15 Moreover, in accordance with another embodiment of the invention, there is provided, in a method for manufacturing liquid crystal display panel including: forming thin film transistor, gate bus line and drain bus line on at least one of two substrates; applying adhesive agent on at least one of two substrates in a frame-shape to surround a liquid crystal display area except for an area corresponding to

an opening for injecting liquid crystal; and adhering the space of the two substrates disposed opposite to each other with the adhesive agent applied, the method for manufacturing liquid crystal display panel comprising: forming a metal film between the opening and the liquid crystal display panel on an upper substrate with a same
5 process for forming the gate bus line, as claimed in claim 3.

To wit, the present invention prevents the seal material from getting up to the liquid crystal display area due to a low water-permeability of the seal material against the metal film formed between the opening for injecting liquid crystal and the liquid crystal display area on the substrate, thus not causing display errors.
10 Besides, since the metal film is very thin, it doesn't interfere with the injection of liquid crystal. In addition, since the metal film is made of the same material with the electrode and the wiring that form the liquid crystal display panel, it is possible to form the metal film with the same process for forming the electrode and the wiring, thus not increasing the number of processes of manufacturing the liquid crystal
15 display panel.

[Embodiment of the Invention]

Hereinafter, a preferred embodiment of the present invention will be described. As shown in Fig. 1A and Fig. 1B, a sectional enlarged view of an opening 3 in Fig. 1A, a liquid crystal display panel 10 of the present invention

includes a metal film 8 formed on a surface of a substrate 12 between an opening 3 and a liquid crystal display area 8. As a material for the metal film 9, it is desired to apply an identical material used in the process for forming electrode or wiring so as not to increase the number of processes for manufacturing the liquid crystal display panel. In case of the liquid crystal display panel using TFT, for example, they include aluminum Al, titanium Ti, chromium Cr, silicon Si, etc. When the viscosity of the seal material 7 and the dimension of the opening 3 are fixed, the invasion velocity of the seal material 7 into the liquid crystal display panel 10 becomes slower in case of the metal film compared with that of the glass.

10 On the surface of the substrate adjacent to the opening 3 of the conventional liquid crystal display panel, the glass is being exposed and, accordingly, the seal material 7 gets quickly into the opening 3, thus decreasing permitted limits for the viscosity of the seal material 7 and the dimension of the opening 3. In the past, in case of glass, the invasion velocity of the seal material 7
15 is about $200\mu\text{m}/\text{min}$ and the design standard value for an invasion distance A from the opening 3 is set to about $700\mu\text{m}$. However, if the invasion velocity has a deviation of about 30% due to the viscosity of the seal material 7 or the uniformity of the opening's width, the invasion distance is deviated about $210\mu\text{m}$ and the maximum invasion distance becomes $910\mu\text{m}$.

Meanwhile, the metal film 9 of the present invention has an invasion velocity of about $50\mu\text{m}/\text{min}$. It is noted that the velocity varies in connection with water-permeabilities between the glass, the metal film and the seal material. In case that the metal film 9 is established having a width C of $150\mu\text{m}$ from an inward distance B of $650\mu\text{m}$ from the opening 3, the maximum invasion distance becomes about $750\mu\text{m}$ even the invasion velocity of the seal material has a deviation of about 30%, and the seal material gets up to the vicinity of $700\mu\text{m}$, the design standard value, as shown in Fig. 1B. To this end, the seal material 7 cannot get up to the display area 8 of the liquid crystal display panel 10, thus preventing display errors. Since the invasion velocity becomes slow in case of the metal film 9, while the seal material 7 gets quickly in case of the exposed glass, it is possible to design the invasion distance of the seal material 7 precisely by modifying the dimension and the location of the metal film 9, i.e., the distance B and the width C in Fig. 1B. Besides, while the preferred embodiment thus far described establishes the metal film 9 on the substrate 12, the metal film 9 may be formed on the substrate 11 or on both substrates 11 and 12.

Hereinafter, description will be made citing an example that executes the formation of the metal film of the invention with the same process for manufacturing gate electrode, gate bus line of the TFT substrate (hereinafter, referred to as gate process) with reference to Fig. 2 illustrating processes for manufacturing liquid

crystal display panel in accordance with the preferred embodiment of the present invention.

First, in step 1 S1, the substrate is washed off to exclude dust, alkalinity, etc. In step 2 S2, aluminum film is formed having a thickness of about 1000Å, the same thickness with the gate electrode and the gate bus line, in the preferred embodiment of the invention, while the metal film to be the gate film is made by sputtering or plasma CVD in the conventional process. In step 3 S3, resist responsive to ultraviolet rays is spread by spin coating. In step 4 S4, ultraviolet exposure is executed through an exposure mask 6. Here, since the exposure mask 6 includes a pattern for establishing the metal film of the invention in vicinity of the opening 3 for injecting liquid crystal besides the gate electrode and the gate bus line, they are all exposed at the same time. In step 5 S5, the resist irradiated by ultraviolet is removed by soaking in developing solution. In step 6 S6, the aluminum film, not coated by the resist, is removed by soaking in etching solution. Next, in step 7 S7, remaining resist is exfoliated by resist exfoliation material and washed off. Finally, in step 8 S8, it is detected whether desired gate electrode, gate bus line, metal line, etc., are obtained.

In the preferred embodiment of the invention, a rectangular pattern having a width of 150μm in a short direction and a width 15mm in a long direction is formed

as the metal film 9 on the distance B of 650 μ m from an edge of the glass substrate of the opening 3.

Hereby, while the gate process of TFT substrate is ended, gate insulating film, TFT, drain electrode, drain bus line, pixel electrode, alignment film, etc., are further established on the TFT substrate in accordance with a well-known method of manufacturing TFT substrate. Meanwhile, on the CF substrate opposite to the TFT substrate, black matrix, color filter, common electrode, alignment film, etc., are mounted. Then, the adhesive agent such as epoxy resin is applied and spacers are distributed on the CF substrate. Besides, when applying the adhesive agent 2, the opening 3 for injecting liquid crystal is opened 20mm to inject the liquid crystal. After injecting the liquid crystal, ultraviolet hardening seal material 7 (30 Y-228 produced by ThreeBond Inc.) is applied. Then, after 250 seconds, ultraviolet rays are irradiated to harden the seal material 7. In result, the flow of the seal material 7 gets into the vicinity of the design standard value of 700 μ m. To this end, the seal material 7 does not intrude into the display area 8 of the liquid crystal display panel, thus preventing display errors.

[Effect of the Invention]

As described above, the present invention prevents the seal material from getting up to the liquid crystal display area when sealing the openings after injecting

the liquid crystal, thus solving the problem that causes display errors. Besides, the present invention enhances the display quality of the liquid crystal display panel, not increasing the number of processes of manufacturing the liquid crystal display panel.

[Description of Drawings]

Fig. 1A is a plane view showing a liquid crystal display panel and Fig. 1B is a sectional enlarged view of an opening in Fig. 1A in accordance with a preferred embodiment of the present invention;

5 Fig. 2 is a flowchart illustrating processes for manufacturing liquid crystal display panel in accordance with a preferred embodiment of the present invention;

Fig. 3 is a sectional enlarged view illustrating problems of the conventional liquid crystal display panel; and

Figs. 4A and 4B are plane views depicting the convention liquid crystal
10 display panel.

(19)日本特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-235758

(P2001-235758A)

(43)公開日 平成13年 8月31日 (2001.8.31)

| (51)Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | テグメント (参考) |
|--------------------------|--------|----------------|-----------------|
| G 0 2 F 1/1339 | 5 0 5 | C 0 2 F 1/1339 | 5 0 5 2 H 0 8 9 |
| | 1/1368 | C 0 9 F 9/00 | 3 3 8 2 H 0 9 2 |
| G 0 9 F 9/00 | 3 3 8 | G 0 2 F 1/136 | 5 0 0 5 G 4 3 5 |

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 5 頁)

(21)出願番号 特願2000-45591(P2000-45591)

(22)出願日 平成12年 2月23日 (2000. 2. 23)

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中 4丁目 1番
1号

(72)発明者 篠田 克毅

鳥取県米子市石州府字大塚ノ式650番地
株式会社米子富士通内

(74)代理人 100108187

弁理士 横山 淳一

最終頁に続く

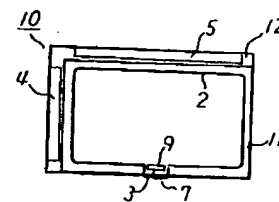
(54)【発明の名称】 液晶表示パネルおよびその製造方法

(57)【要約】

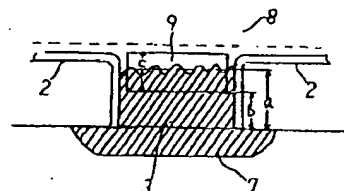
【課題】 液晶表示パネルに液晶注入後、注入用の開口部を封止する際に、封止材が液晶表示領域にまで侵入して表示不良が発生するという課題を解消し、液晶表示装置の表示品質の向上を図る。

【解決手段】 液晶表示パネル 10の対向する 2枚の基板の少なくとも一方の基板上の液晶注入用の開口部 3と液晶表示領域 8との間に、金属膜 9を設けるよう構成する。

本発明の実施形態の液晶表示パネルの平面図



(A)



(B)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基板間を該シール材で固着した液晶表示パネルにおいて、該2枚の基板の少なくとも一方の基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金属膜を設けたことを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項2】 前記金属膜の材質は、アルミニウム、チタン、クロム、シリコンの何れかであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。

【請求項3】 2枚の基板の一方に少なくとも薄膜トランジスタ、ゲートバスラインおよびドレインバスラインが形成され、該2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基板間を該シール材で固着する液晶表示パネルの製造方法において、該基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金属膜を前記ゲートバスラインと同一工程で形成することを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示パネルおよびその製造方法に関し、特に液晶表示パネル内にディップ注入法で液晶を注入する液晶表示パネルに関する。

【0002】

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型軽量、低電圧駆動、低消費電力等の長所を生かしパーソナルコンピュータ、テレビ、デジタルカメラ等の表示デバイスとして広く使用されるようになった。液晶表示装置を構成する液晶表示パネルは、一般にガラス等の2枚の透明基板間に液晶を封入した構造であり、一方の基板（CF基板）にはブラックマトリックス、カラーフィルタ、共通電極および配向膜等が形成され、他方の基板（TFT基板）には薄膜トランジスタ（以下、TFTという）、ゲートバスライン、ドレインバスライン、画素電極および配向膜等が形成されている。

【0003】2枚の透明基板間に液晶を注入する方法の一つとしてディップ注入法がある。

【0004】これは、2枚の透明基板の何れか一方の基板に液晶の注入用の開口部を残して表示領域を囲むようにシール材を塗布し、球や円柱状のスペーサを散布してこのシール材で2枚の基板間を固着する。その後真空中でこの液晶注入用の開口部を液晶中に漬けた状態で大気圧に戻すと、圧力差により液晶が基板間に注入される。

次に、開口部に熱硬化性または紫外線硬化性樹脂（封止材）を塗布し、開口部を封止することにより液晶表示パネルが完成する。

【0005】図4は、このような従来の液晶表示パネル

組立工程の例を説明するものである。図4（A）に示すように、液晶注入用の開口部3を残してシール材2を塗布した基板1をスクライブラインXおよびYに沿って切断した一方の基板11と、端部にゲートバスラインと接続されたゲート端子4およびドレインバスラインと接続されたドレイン端子5が形成された他方の基板12とを固着し、開口部3から液晶を注入した後、開口部3を封止材7で封止して図4（B）に示す液晶表示パネル10となる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】液晶注入用の開口部3から液晶を注入した後、この開口部3に封止材7を塗布するが、開口部3を完全に塞ぐためには、封止材7が表示領域に達しない程度に少したけ開口部3の内部に侵入させておく必要がある。そのため封止材7である樹脂を塗布してから数秒から数十秒そのまま放置して樹脂が侵入してから熱または紫外線を照射して封止材7を硬化していた。

【0007】しかしながら、封止材7の粘度、開口部3の幅のばらつき、温度、湿度等の環境条件、基板がガラスの場合ガラス面の処理状態等により内部への封止材7の浸入速度が大きく変動し、開口部3の部分拡大平面図である図3に示すように封止材7が表示領域8にまで侵入してしまい表示不良が発生する問題がある。また近年の液晶表示パネルの狭額縁化（表示領域以外の部分が狭くなること）や、これら封止材7の混入に対する影響を受け易い低電圧駆動用液晶材料の採用により、封止材7の混入による表示不良も問題として浮上している。

【0008】なお、封止材が液晶表示パネル内部に侵入するのを規制するため、流路規制バーを開口部近傍に設けることが特開平2-055333号公報で提案されているが、これは実質的に液晶注入用の開口部の幅を狭めることになり液晶注入時間を大幅に増大させてしまう問題がある。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため請求項1の発明では、2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された2枚の基板間をシール材で固着した液晶表示パネルにおいて、この2枚の基板の少なくとも一方の基板上の開口部と液晶表示領域との間に、金属膜を設けたことを特徴とする。また請求項2の発明は、この金属膜の材質は、アルミニウム、チタン、クロム、シリコンの何れかであることを特徴とする。請求項3の発明は、2枚の基板の一方に少なくとも薄膜トランジスタ、ゲートバスラインおよびドレインバスラインが形成され、この2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された2枚の基板間をシール材で固着する液晶

表示パネルの製造方法において、この基板上の開口部と液晶表示領域との間に、金属膜をゲートバスラインと同一工程で形成することを特徴とする。

【0010】すなわち、本発明は液晶注入用の開口部と液晶表示領域の間の基板上に、金属膜を設けることにより、液晶表示パネルに液晶注入後に開口部を封止する際、封止材と間のぬれ性が変化することにより封止材が液晶表示領域まで侵入してしまふことがなくなり表示不良が発生しない。また金属膜は極めて薄いため液晶注入の際に妨げとならない。さらに金属膜の材質として、液晶表示パネルを構成する電極、配線の材質と同じものを使用することにより、従来の液晶表示パネルの電極、配線と同一工程で形成することができるので製造工数が増えることもない。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。図1(A)および図1(B)における開口部3の部分拡大図である図1(B)に示す如く、本発明では液晶表示パネル10の開口部3と液晶表示領域8との間であって基板12の面に金属膜9が形成されている。金属膜9の材質としては、実際には液晶表示パネルの製造工数を増やさないため、基板上に電極や配線を形成する工程で使用する材質を使用することが望ましい。例えば、TFTを使用する液晶表示パネルではアルミニウム(Al)、チタン(Ti)、クローム(Cr)、シリコン(Si)等が挙げられる。封止材7の液晶表示パネル10内への侵入速度は、封止材7の粘度および開口部3の大きさが一定ならば、ガラスと比較して金属膜の方が侵入速度は遅くなる。

【0012】従来の液晶表示パネルの開口部3近傍の基板表面はガラスが剥き出しになっており、ガラスの場合は封止材7が素早く侵入してしまい、封止材7の粘度、開口部3の大きさに対するマージンが狭かった。従来では封止材7の侵入速度はガラスに対して $200\mu\text{m}/\text{分}$ 程度であり、開口部3からの距離aが $700\mu\text{m}$ 程度の侵入位置を設計中心値としているが、封止材7の粘度や開口部3の幅のばらつきにより3割程度侵入速度がばらつくと、 $210\mu\text{m}$ 程度侵入距離が変動し、最大侵入距離は $910\mu\text{m}$ となってしまう。

【0013】これに対し、本発明における金属膜9の場合、封止材7の侵入速度は $50\mu\text{m}/\text{分}$ 程度と遅くなる。これはガラスおよび金属膜と封止材との間のぬれ性に関係して侵入速度が変化していると考えられる。金属膜9を開口部3から内側に向かっての距離bが $650\mu\text{m}$ から幅cが $150\mu\text{m}$ の幅に形成した場合、封止材7の侵入速度が3割ばらついても最大侵入距離は $750\mu\text{m}$ 程度になり、図1(B)に示すように設計値 $700\mu\text{m}$ の近くに収まる。このため封止材7が液晶表示パネル10の液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良が生じない。ガラス剥き出しの部分は、封止材

7が素早く侵入するが、金属膜9の部分は侵入速度が遅くなるので基板上に形成する金属膜9の大きさ、位置つまり図1(B)における距離b、幅cを種々変えることにより封止材7の侵入距離を設計的に微妙に制御することが可能となる。なお、金属膜9を基板12の上に形成する形態について述べたが金属膜9は基板11の上または基板11、12の両方に形成してもよい。

【0014】次に本発明における金属膜の形成をTFT基板のゲート電極、ゲートバスライン形成と同一製造工程(以下、ゲート工程という)で行う場合の例を図2の本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図により説明する。

【0015】まず、ステップS1においてガラス基板上の塵埃や、アルカリ分等を除くため基板の洗浄を行う。次にステップ2として基板上にゲート膜となる金属をスパッタリングやプラズマCVDにより成膜するが、本発明の実施態様ではアルミニウムをゲート電極、ゲートバスラインと同じ約 1000\AA の厚さに成膜する。次にその上にステップ3で紫外線に反応するレジストをスピンコーティングにより塗布する。次にステップ4で露光マスク6を介して紫外線露光を行うが、この露光マスク6にはゲート電極、ゲートバスライン以外に、本発明の特徴である金属膜を液晶注入用の開口部3近傍に形成するためのパターンが設けられていてゲート電極、ゲートバスラインのパターンと同時に露光される。次にステップ5で紫外線が照射された部分のレジストを現像液に浸して取り去る。次にステップ6でレジストに覆われていない部分のアルミニウム膜をエッチング液に浸して取り去る。次にステップ7で残っているレジストをレジスト剥離剤で剥離した後洗浄する。次にステップ8で所望のゲート電極、ゲートバスライン、金属膜等が形成されているか否か検査する。

【0016】本発明の実施態様では金属膜9として、液晶注入用の開口部3のガラス基板エッジからの距離b= $650\mu\text{m}$ に短手方向の幅 $150\mu\text{m}$ 、長手方向の幅 15mm の長方形のパターンを形成する。

【0017】以上でTFT基板のゲート工程が終了するが、TFT基板の製造には、この後公知のTFT基板の製造方法により、ゲート絶縁膜、TFT、ドレイン電極、ドレインバスライン、画素電極、配向膜等が形成される。一方TFT基板と対向するCF基板にはブラックマトリックス、カラーフィルタ、共通電極、配向膜等が形成される。そしてCF基板にエポキシ樹脂等のシール材を塗布し、スペーサを散布した後、2枚の基板を貼り合わせる。なおシール材2を塗布する際に液晶注入用の開口部3を 20mm だけ開けておき、液晶を注入する。液晶を注入した後スリーボンド製の紫外線硬化封止材(30Y-228)を使用し、封止材7を塗布してから 250 秒経った時に紫外線を照射して封止材7を硬化する。この結果、封止材7の流れは設計値 $700\mu\text{m}$ の近

くに収まり、このため封止材7が液晶表示パネル10の液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良は生じない。

【0018】

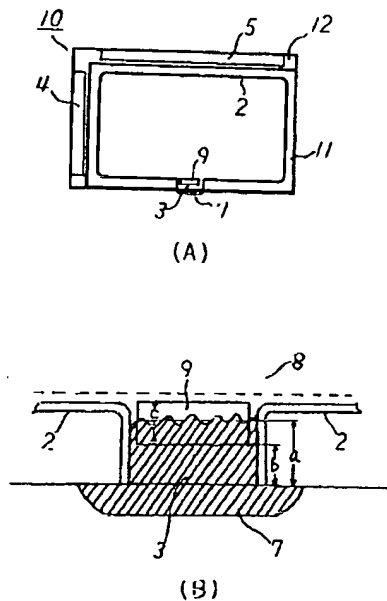
【発明の効果】以上説明したように、本発明は液晶表示パネルへ液晶注入したあとの開口部を封止する際に、封止材が液晶表示領域まで侵入することが阻止され、表示不良が発生する問題が解消する。またこのための製造工数の増加もなく、液晶表示装置の表示品質の向上に寄与するところが大い。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施態様の液晶表示パネルの平面図である。

【図1】

本発明の実施態様の液晶表示パネルの平面図



【図2】 本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図である。

【図3】 従来の液晶表示パネルの課題を説明する図である。

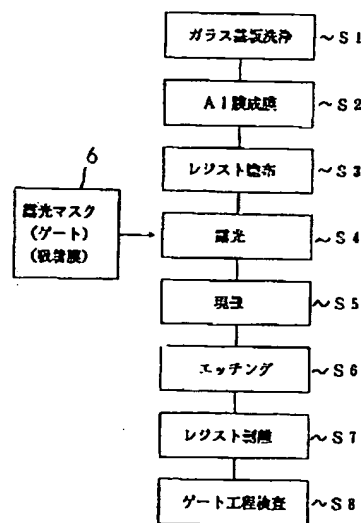
【図4】 従来の液晶表示パネルの平面図である。

【符号の説明】

- 2 シール材
- 3 液晶注入用の開口部
- 7 封止材
- 8 液晶表示領域
- 9 金属膜
- 10 液晶表示パネル

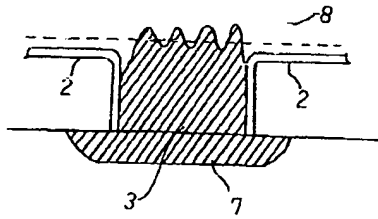
【図2】

本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図



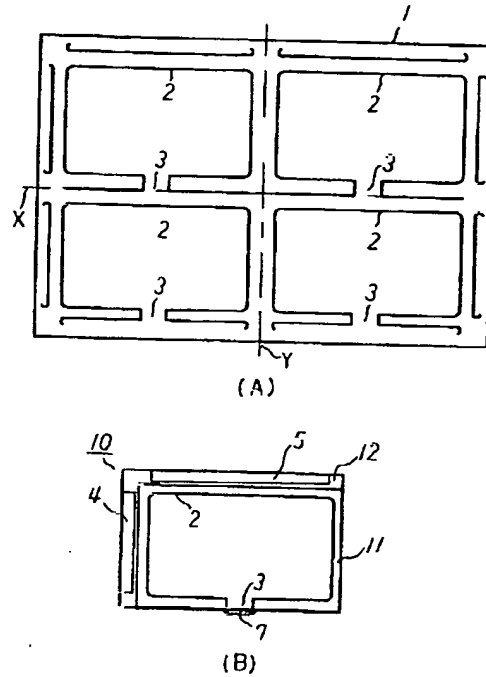
【図3】

従来の液晶表示パネルの構造を説明する図



【図4】

従来の液晶表示パネルの平面図



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H089 JA11 LA22 LA32 LA48 NA19
NA24 NA55 NA60 PA13 QA12
QA13 TA06 TA09
2H092 JA26 JA39 JB27 KA16 KA18
MA05 MA14 MA15 MA16 MA17
MA35 MA37 NA25 NA29 PA04
5G435 AA14 AA17 EE06 EE09 EE12
KK02 KK05 LL04 LL08 LL14